F

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-015545

(43)Date of publication of application: 19.01.1990

(51)Int.Cl.

H01J 37/244 G01B 15/00 G01N 23/04 H01J 37/22 H01L 21/027 H01L 21/66

(21)Application number: 63-162527

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

01.07.1988

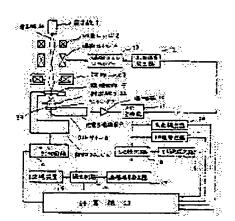
(72)Inventor: KOSHISHIBA HIROYA

FUSHIMI SATOSHI NAKAGAWA YASUO NAKAHATA MITSUZO

(54) DEVICE AN METHOD FOR PATTERN DETECTING BY SCANNING TYPE PENETRATING ELECTRON MICROSCOPE.

(57)Abstract:

PURPOSE: To detect patterns in high contrast without being influenced by electro static charge even if a detected object is an insulator by making the accelerating voltage of electron sufficiently high as well as utilizing the difference of the diffusion angle distributions of electron in a pattern and a base board. CONSTITUTION: In a pattern detecting device, an electron gun 1, convergent lenses 2, objective lenses 3, deflecting coils 4, a scintillator 7, a multiplier phototube 9, a scanning signal generator 12 and a deflecting coil driver 13 are provided. A stage control circuit 14, a memory device 15, a picture signal generator 17, a defect discriminating circuit 19, a focus detector 20, a lightness measuring device 21, injection stops 22 and a calculator 23 are further provided. The accelerating voltage of electron is made sufficiently high so that the electron injected into a detected object 5 can penetrate without being absorbed in the detected object. The electron which penetrated the detected object 5 is detected in a wide range, that is, detected together with the electron scattered at the pattern and the base board, the contrast can be obtained by the difference of both diffusion angle distributions. As a result, the pattern can be detected in high contrast without being influenced by electro static charge.



中第 2 号趾

⑲ 日本国特許庁(JP)

· ① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-15545

Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

. ③公開 平成2年(1990)1月19日

H 01 J 37/244

7013-5C 7376-5F 7376-5F

H 01 L 21/30

3 0 1 V 3 3 1 M*

審査請求 未請求 請求項の数 26 (全13頁)

の発明の名称 走査型透過電子顕微鏡によるパターン検出装置及びその方法

②特 頭 昭63-162527

②出 頭 昭63(1988)7月1日

伽発明者 越柴

洋 哉 神奈

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

@発明者 伏見 智

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

⑩発 明 者 中 川 泰 夫

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

①出 頭 人 株式会社日立製作所 の代 理 人 弁理士 小川 勝男 東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 6 番地

外1名

最終頁に続く

明 趉 🛎

1.発明の名称

走査型透過電子調磁鏡によるパターン機 出鉄値 及びその方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1・超子を発生し、加速する電子就と、加速された電子級を乗車させる収束レンズ群と、電子級を乗車させる収束レンズ群と、電子級を被使登物上で走査させる偏向手段と、低級登物で散乱を受ける被告を逃過した電子を被出して電気信号に変換する被出手段と、上記傾向手段の偏向信号に判別して上記級出手段からの電気信号を取り込み、被被登物の機出画線を構成する過度構成手段とを据えたことを特徴とする走登型透過電子組織線によるパターン機出接
 - 2.上記模出手段は、特定の散乱角の電子のみを 選択的に被出する選択手段を備えたことを特徴 とする請求項1記載の走査型透過電子顕微鏡に よるパターン機出装置。
 - 3.上記選択手段は、絞りによって構成したこと

を特依とする請求項 2 記載の定登望透過電子頭 破壊によるパターン後出装置。

- 4 . 上記選択手政は、被被登物と電子服使出面と の距離及び電子機模出面の大きさで規定するこ とを特徴とする請求項2 記載の走登型透過電子 顕微説によるパターン被出袋罐。
- 5 . 上記被出手放は、 2 次元に配置した複数の復子級被出版を備えたことを特徴とする請求項1 記載の定金型透過電子磁磁鏡によるパターン機
- 6.2 次元に配置した複数の電子機械出路からの 検出信号のうち特定の検出器からの検出信号の みを加減し使用することで、特定の散乱角の電子のみを選択的に検出することを特像とする謂 求項5 記載の走査型透過電子組像腕によるパターン検出接踵。
- 7 ・2 次元に配置した複数の電子服使出器は、その配置が格子状であることを特徴とする請求項 5 記載の定査型透過電子顕微鏡によるパターン 後出級値。

and the first of the first two the first particular appropriate programs of the first particular and the first particular

- 8.2 次元に配配した複数の電子級模型器はその 配置が回心円状の模型面を持つ電子級模型器か らなることを特徴とする請求項 5 記載の定置型 透過電子顕微鏡によるパメーン模型装置。
- 9. 電子紙は、電子が被模査物中に吸収させず破 模金物を遊過するために必要なエネルギーを持 つまで電子を加速することを特徴とする請求項 1 記載の定査型透過電子通過鏡によるパターン 被出表度。
- 10. 収束レンメ併の存成機業である対物レンズは、 アクトレンズ方式であることを特徴とする請求 現9記載の走量型透過電子譲破親によるパター ン被出級値。
- 11.ステージは、X級マスクを収定できる大きさ を有することを特徴とする請求項 9 記 収の走査 型透過電子顕微鏡によるパターン使出級値。
- 12. 偏向手段は、走登如曲を分割し、分割した領 取母にダイナミックフォーカス及びダイナミッ クスティグマ補正を行なうことを特徴とする前 求項9 記載の走登型透過電子調像鏡によるパタ

段から試出した基準パターンデータと比較し、 不一致部を出力する比較手段と、上記比較手段 より出力される不一致部から欠陥部を油出する 利定手段とを帰えたことを好像とする走査型造 海は子祖益をによるパターン毎出業値。

- 16. 選光領域の周辺部に 3 ケ所以上の自動無点合せ用のパターンを持つことを特徴とする X 練器 光用マスク。
- 17. 世子融を光に変換するシンテレータと、光を 電気信号に変換する 光電子増倍 質と、 シンチレ ータと光電子増倍質を接続する ライト ガイドか ら構成される電子般 徳田器において、 解外 光を 発するシンチレータと、 解外 光のみを 透過させ るフイルターを 先電子増倍質の前に配置することを特徴とする電子 解検出路。
- 18. 電子廠を光に変換するシンチレータと、光を 電気信号に変換する光電子垣指管と、シンチレ ータと光電子増括管を接続するライトガイドか ら神配される電子融域出路において、結晶のシ ンチレータを用い、シンチレータの伽面及び底

ーン校出長位。

- 13. ステージは、収束レンズ群の構成要素である 対物レンズ下面と相動材を介して設度している ことを特徴とする請求項 9 記載の走査型透過電 子級裁疑によるパターン機出袋値。
- 14. 収束レンズ群は電子般のスポット径を検出すべき域小欠陥寸法と同程度に収束させることを 特徴とする請求項1 記載の走登型透過電子組織 級によるパターン検出委集。

面とライトガイドを接着した構造を特徴とする 電子銀模出器。

- 19. 電子増倍管の前面に電子線を返来する返速材を配置することを特徴とする電子線機出路。
- 20. 走釜型送過電子組改鋭によるパターン検出方 在において、被被釜物を軽減したステージを2 次元的に移動して次々と画像を検出する間にで、 一定時間毎に被検査物にある 3 ケ所以上の自動 無点合せ用パターンを検出し、ステージの高さ 及び傾きを補正し、無点位置を合せ直すことを 特徴とする走査型透過電子超敏鏡によるパター と検出方法。
- 21・定査型透過電子組織就によるパターン検出方法において、被検査物を収慮したステージを2次元的に移動して次々と適像を被出する間に、一定時間毎に検出面像のヒストグラムを収り、明るさレベルが一足となるように被出信号の増幅器の利得にフィードパックすることを特徴とする定査型透過電子組織跳によるパターン検出方法。

- 23. 定立型透過電子調磁観によるパターン傾出方 佐において、破板登物の複出画像からパターン のエッジを抽出するし、エッジ間の距離を側定 するようにしたことを特成とする走査型透過電 子調磁観によるパターン模出方法。
- 24. 走遊型透過電子脚散駅によるパターン級出方 住において、仮包金物の製出画像からパターン の明るさを計劃し、その明るさ情報よりパター ン厚みを異出することを特徴とする走査型透過 電子調磁號によるパターン機出方法。
- 25. 走査型返過電子調 敬疑によるパターン域 出方 佐において、被核査物の機出画像を基準パター

回研究会受料第 137 頁から 第 148 頁において論じられている。

また S T E M には、例えはマイクロビーム アナリシス 島 199 質から 第 206 質において論じられているように、明視野像、暗視野像、 2 ーコントラスト 伝、元素像の結像 法がある。

明視野像は、被出路の開き角を 10-* rad 程度とし散乱していない電子を検出するものである。 X級マスクでは基板よりバターンで電子は散乱されやすいためバターンが騒く機 出される。

暗視對像は、破核査物で散乱した電子のみを検 出する方法である。バターンで散乱した電子を検 出するため、バターンが明るく検出される。

2ーコントラスト任は散乱した電子と散乱されなかった電子をそれぞれ別々に模出してその模出 信号の比から原子番号に依存したコントラストを 得るものである。バターンを構成する元素と基板 を構成する元素のそれぞれの原子番号の比でコントラストが与えられる。

元系像は、進子が被模登物中で失なったエネル

ンデータでマスキングし、呉物 及びパターン 成りを使出するようにしたことを特象とする走査 並透過電子組像靴によるパターン 演出方任。

- 26. 仮模室物がX銀マスクであることを呼吸とする請求項 20、または 21、または 22、または 25、または 24、または25 記載の走査型透過電子顕微鏡によるパターン検出方法。
- 5.発明の評価な説明

〔産薬上の利用分野〕

本発明は、半導体系子ならびにマスクに形成された回路パターンとくにX級級尤に使用されるマスクに形成された回路パターンの設金に好通な定金型透過電子通波説によるパターン製出表は及びその方法に関する。

〔延米の技術〕

在米より級細な構造を痩出する装置として走近 電子顕读鏡(SEM)あるいは走近型透過電子顕 破鏡(STEM)が使用されている。SEMによ るパターン模出委員は、例えば日本学術近興会所 電粒子ピームの工業への応用第 152 委員会第 101

ギー分布を被出するものである。特定のエネルギー選失版をもつ元者を使出できる。

また、SEM,STEMに使用される電子 郵換 出話は、例えはマイクロピームアナリシス第 141 買から第 162 買に論じられているように、シンチ レータと光虹子増借官で被出する万法と半導体複 出話で提出する方法がある。

(発明が解決しようとする何意点)

上記SEMによるバターン被出来値は、被検査 物が絶象物であると併版(チャージアップ)現象 が生じ正確にバターンを使出できないという問題 があった。

また上記5 T E M の結像伝は、厚さが 1 μm 程度以下の海い破壊盗物に対しては、破壊盗物内で一部の電子は散乱され、一部の電子は散乱されないため艮好なコントラストを得るが、厚さが 1 μm 程度以上の厚い破壊登物に対しては、破壊金物内で大部分の電子が散乱されるため艮好なコントラストで速を得られないという問題があった。

また従来のSTEM装置は、インレンズ方式の

e mante de les centres de este desagnes de métamones en que taute el maste des contrates en l'asse

対物レンズを使用しているため、 役使狂物の大き さが似足されるという问題があった。

またSBM,STBMに使用されている従来の ほ子遊び出寄はその選出クロック周夜数が収高4 出に 検比であり、板出時間を短脳できないという 問題があった。

一本始明の目的は、 被被至物が絶越物であっても 希似の影響を受けることなくパメーンを正確に被 出することができる走至型透過電子類放棄による パメーン機出鉄位及びその万法を提供することに ある。

本発明の他の目的は、大きさが数+ mm ある大型の被検査物に対しても被出可能な走査型透過電子顕微鏡によるパターン模出銭度及びその方法を

謀殺

〔 料度点を解決するための手段〕

電子の加速低圧を十分高くし、被模査物に入射 した低子を破模査物中で吸収されることなく 透過 させることで、地球物であっても常電の影響を受 けることなくパターンを正確に模出できる。

また、被検査物を透過した電子を広範囲に複出する即ちパターンで散乱した電子および基板で散乱した電子を共に複出し、パターンで散乱した電子の散乱角分布の遅いでコントラストを得ることにより高コントラスト後出が達成される。

また、STEMの対物レンズをアクトレンズ万式とし、大型の試料ステージに被検査物を収置することにより、大型の被検査物の検出が可能となる。

また、電子級後出器に、前面に仮返材を配置した電子増倍増とすれば高加速電子を効率良くかつ高速に復出できる。

また、本発明の定査型透過電子過敏鏡に、目動無点合せ伝報、目動送り改雑付款料ステージ、被・

、投供することにある。

本発明の他の目的は、高速な定置型透過電子観 改説によるパターン被出装置を実現するために、 被出速度の速い電子観視出器を提供することにあ ス

本発明の他の目的は、走査型透過電子超敏硬によるパターン被出委員を使用したパターンの高速保証を促集することにある。

不発明の他の目的は、走査型透過電子減減減に よるパターン被出張はに好越にX級マスクを提供 すっことにある。

本発明の他の目的は、パターン寸法を制定できるようにした走査型透過電子調査説によるパターン板出方法を提供することにある。

本 発明の他の目的は、パターン厚みを検出できるようにした走査型返退電子組織 疑によるパターン検出方法を提供することにある。

本名明の他の目的は、典物を被出できるように した走査型透過電子顕破鏡によるパターン被出方 法を提供することにある。

出した画像の画は処理部を付加することによりパ ターン検査・パターン寸法側定・パターン厚み検 型、または異物模型が可能となる。

(作用)

低 使 登物に入射した 電子は、物質と弾性散乱、 非弾性散乱を繰り返しながら進行方向をかえエネルギーを失なう。 電子の加速電圧が低いときは、 破疫量物で全てのエネルギーを失なうまで散乱を 練返し、電子が破疫査物に敷収され 破疫査物が希 電する。一方電子の加速電圧が高いときは、電子 はエネルギーを失なう前に夜梗査物から 飛出し後 便宜物に電荷が審積されず、帯電の影響がなく安 定にパターンを複出できる。

次に依例登物としてX無解光用マスクを考えたとき、返前がマスク内に書積されない加速運圧を示す。X級マスクの断面を第3回に示す。X級を透過しあい物質からなる必ずーン25を有し、場合によってはパターン25を保護する目的で表面を薄膜26で使う。透板が 2μm 厚の BN と 3μm 厚のポリイミ

The Arthur British and the Arthur British and the Free Committee of the Co

さらに加速 選圧を 200kV に上げると、 保護 駅内 でのヒームの弧がりが少ないため、 パターンを高 分解能で使出できる。 加速 選圧が 75 kV 以上であ れば、 X 級マスクは 帯覚せず安定に使出できる。

黒 5 図にバターン及び基板での電子の飲乱用分布を示す。電子は基板よりバターンで大きく飲乱される。以下このバターン及び基板における電子の散乱角分布の違いを利用して良好なコントラス

B A と曲級 O B' A で囲まれた面積から曲級 A C と 由級 A C'と直級 C C'で囲まれた面積を差引いた面 核に相当するため、被 出角 B のコントラストより 小さい。以上の 議論より 検 出角 B のときコントラ ストが 敢大となることがわかった。 故に散乱角が U ~ B の電子を被出することで良好なコントラス トでパターンを被出できる。

トでパターンを使出する万缶を述べる。使出話で 放乱用がひ~りまでの電子を被出する(以下、被 出角が8と言う)ときその後出信号は散乱分布出 巖を Uから β まで似分した値、即 ちパォーンの枚 出位号に出版 0 B'A と直版 0 A'と直版 A A'とで出 まれた面状であり、番板の複出信号は曲融 0 8 A と追訳リバと追訟イバとで囲まれた面状である。 このときのコントラストは、番板の模出低号とパ ターンの複出信号との差距ち曲級OBAと曲級U **ピスとで囲まれた血検に相当する。次に検出用が** øのときを考える。 番板の被出信与は曲級 O B と 追触0 8'と直無8 8'で出まれた回収。パターンの 役出信号は曲融リガと直触リガル直線がかで出ま れた面積であり、コントラストはその差別ち田椒 UBと曲線UBと直線BBで囲まれた面積である。 この面積は模出角 8 のコントラストに相当する面 彼に比べ直級BB'と 曲級BAと曲級B'Aとで囲ま れた面積だけ小さい。即ち級出角すのコントラス トは被出角θのコントラストより小さいことかわ かった。阿禄に神出角ののコントラストは舟巡り

rad 怪敗である。この頃は 使来の ST EM の候出角に比べ船段に大きい。この模出角のは電子の加速 軍圧に保存し、加速軍圧が高いとのは小さくなり、低いとのは大きくなり、およそ 5° $\sim 25^{\circ}$ が通切である。

第23 図に加速減圧 200 W 時のコントラストと使出角の関係を扱した側足値を示す。 第23 図は第 4 図を様分したグラフに相当する。 垂板信号とバターン信号の逢であるコントラストは、シミュレーションで予測した辿り側足値でも使出角が約 0.2 rad のとき城大となった。

コントラストの向上と共に後出信号のS / Nも以答される。第24四に被出用の遅いによるS / Nの向上例を示す。本発明により従来に比較してS / Nが10倍以上向上することを確めた。

S / N の向上に件ない彼出巡医を述くすることができる。しかし従来の選子服使出籍の検出クロック周波数は 4 組z 程度であった。選子場話官を使用することで高速に被出できるが、高加速電子に対する被出感度が低く 5 T E M には使用できな

CONTROL SECTION FROM SELECTION OF THE SECTION SERVICES.

かった。そこで、毎子増倍官の耐菌に彼迷材を選 き、位子のエネルギーを疎少させ、1段面のダイ ォードから発生する2次年子発生浴を溜加させる ことで、枚出感度を高めることができる。

(美加例)

以下、本発明の一実施例を銀1包より説明する。 本発明によるパターン模型装置は、電子試りと、 収束レンズ2と、対物レンズ3と、傾向コイル4 と、被液盆物をと、以科ステージをと、シンチレ ータフと、ライトカイド8と、光粒子均倍質9と、 増扁器 10 と、 AD変換器 11 と、 走登信号発生器 12 と、但向コイルドライバー 13 と、ステージ調 御回路 14 と、 監護装置 15 と、 続出し回路 16 と、 mi 使信号第年器 17 と、比較 回路 18 と、 欠陥 判定 回路 19 と、 点点検出器 20 と、 明度研定器 21 と、 射出収り 22 と、計算機 23 とから構成されている。 電子試1で発生し加速された電子級24は収束レ

で光電子増送質りに基かれ、さらに光電子増送費 9 で世気信号に変換される。 寅子展標出器はこの シンチレータと塩子増幅質で模出する方法に限定 されるものではなく、例えば半導体検出器を便用 することも可能である。光電子増倍官りからの電 気信号は増幅器10で増幅され、走査信号と同期し て、AD変換器11で電子化し走査透過電子像(S T E M (復) を伴る。

ポットに収束される。このとき属子の加速属氏は 破験資物を承遇しうるために十分高く設定されて

一方この使出動作と並行し、配復装食15に配復 されている破骸瓷物5のパターン猫曲する誤使用 した設計データを航出回路16で統出し、幽球信号 発生器17で、検出位置に対応する基準画像を作成 する。そしてSTPM伊と向助して比較回路18に 入力する。比較回路18では、基準画像とSTEM 像の位置合せを行なうと共に、両者の不一致部を 欠陥判定回路 19 に出力する。欠陥判定回路 19 で は不一致部のうち許容値以上の不一致能のみを欠 船と判定する。

1フィールドの棋査が終ると計算做25からステ ージ制御回路14に指令を出し、 区科ステージ 6を

いる。被改並物がX献マスクの場合は、 75 47程 迸以上である。

さらに電子級 24 は、走査信号発生器 12 からの 佰号に従って偏回コイルドライバー13により盛勤 される個向コイル4で、被被査物5上を走査され る。被收益物5を透過した电子の内、枚出信号コ ントラストが対大となる政選技出角に設定された 射出戦り22を通過した電子のみシンチレータフで 校出される。シンチレータフはX触も校出するた め、射出減り22の材質は電子制による効起が展立 が少ない例えばカーボンが好遇である。また射出 近り22を設けずに、シンチレータフの被出面の大 きさおよび、被使盗物 5 とシンチレー タ1との姫 雌を調節することで栽通な桜出角をみることも可 能である。さらに、数種類の被検登物5に対応す るため、絞り径の異なる数複類の射出級り22を用 **抵し交換可能な構造にするかあるいは、射出設り** 22を上下方向に移動可能な構造とするかあるいは、 ンメ2と対物レンズ3によって被検省物5上にス・ **必り径を可変できる構造とするとよい。電子服は** シンチレータフで光に姿装され、ライトガイド8

> ステップ送りして新たなフィールドを表査する。 この動作を蛛返し、被模質物5の全面を模置する。

試科ステージ 6 をステップ送りして全面を被登す るのではなく、気料ステージ6を一定速度で移動 させ、その移動方向と直角方向に電子廠24を偏向 コイル 4 で走査する方法で被例査物 5 の全面を検 盆してもよい。

第2四に、仅数の低子激放出器を使用して、特 足の散乱角の電子のみを数出する一例を示す。做 枝登物 5 は、試料ステージものチャック25で固定 されている。 進子 敵校 出器 辞27が 試 科ステージ 6 に固定され、その配値は第2四(4) に示すよう に袖子状である。崔子胤24は被称省物5円で動利 を気けた依篤子派後出品群27で被出される。電子 殿夜出路群27には例えば半導体被出器を使用する。 **使出盗辞の信号のうち特定の表出器の信号のみを** 加昇することで、特定の飲乱角の電子のみを被出 できる。 好に 電子 敝24の 軸を中心としてある 距離 以内にある彼出谷の伯母を加其すると、お1凶で 説明した射出級りと同じ効果を得る。取料ステー

ジ 6 の移動と共に信号を加兵する被凶器を変えることで常に被出角を一定に採つことかできる。また、電子銀24の端を中心としてある距離だけ離れている被出器の信号を加減したり、基み付けをして加減することで、パターンコントラストを自由に変えられる。

電子級級出籍群27を第2回(c)に示すような 同心円の配慮とし、ある一部の概由器の6号を加 負し、他の6号はすてることで特定の散乱用の電 子のみを後出することができる。

出り四に、直径が2インチあるいは3インチ以上ある火廠マスクを被検査物とするパターン概とは 装置の対物レンズおよび試料ステージの構造を示す。 は来のSTEMはレンズのボールピース内に 試料を配面するインレンズ方式であったため、高 々似mm の被検査物しか被出できなかった。そこ で、、 放検査物をレンズの配路の外に配置する対物レンズの下に設けることで、 火廠マスクの被出を可 能とした。アクトレンズ方式の対物レンズは、 始

機出欠陥が 0.07 ~ C.1 μm 程度と考えられるので、スポット 往を φ 0.1μm 以下とする必要があるが、ひやみに小さくしても、S / N が低下するはかりではなく、X 触マスクのポリイミド 保護 膜中での電子の放乱のためパターン上でのピーム 径が太り分解能は向上しない。このためスポット 径は 対小機出欠陥寸圧と向等あるいは 半分程度として、ピーム 軍 促を 稼ぐ方が得策である。

対物レンズの磁路29の下面は平面とし、マスクボルダ 54 に固定した搭動材 32 を磁路29の下面に押しつけることで試料ステージ 6 の機破扱動を止めプレのない模出画像が持られる。 潜動材 52を押し上げた状態のまま試料ステージ 6 を移動させるときは潜動材 32を下げ、 機出時に押し上げる 万 缶かあるが、 潜動材 32 には 尾線の 少ない 例えは テフロンが 好道である。 また 潜動 材 52を マスクホルダ に固定するのではなく、試料ステージ 6 の上面あるいに対物レンズの 毎路29下面に固定してもよい。

男 8 凶に塩子厳模出器の一部であるシンチャー

笛 29 とレンズコイル 30 から構成され、田路29の 内詞にスティグマ福正コイル28を配慮する。| 仏夜 並知であるX放マスク 35 は、マスクホルギ 34 化 入れられ、ざらに武将ステージもに保持され、X。 Y, Z, b, Till 万向に移動できる。X 版マス ク 53 はマスクホルダ 54 ごと試料ステージ 6 から 脱増する構造である。 電子歌 24 は対物成り 51 で 照射角 C を規定され、X 過マスク 55上で所定のス ポット圧とピーム軍能となる。例えば、対効レン メの価値形状が、電子凝照打鋼の価値の孔径、価 他の間隔,超似側の孔径がそれぞれø 50mm.11mm. ø 24mm のもので、照射用α(半角)= 7 mrad のとき、スポット色 # 40mm ,ビーム運流 5mlを **俗る。 風射角はを大きくするとピーム選加が増え** るためS/Nが向上するが迎にレンズの収差のた めスポット径が太る。彼出時間を坦旭するために は、高5 / Ν 模出するため照射角αを大きくする 万が有利であるが、@雌な欠陥を検出するために は、スポット往を小さくするため照射用のを小さ くする方が有利である。X倣マスクの組合に耐小

タフとライトガイド B の接着部を示す。(α)は 助面図、(b)は平面図である。模出速度を上げるために要先時間の短いシンチレータ、例えは Y L L Trium A L uminium Perovskite (Y A P)の単 結晶が有効であるが、 Y A P の 旧折率が 1.96 と めいため、 シンチレータの圧面より 値のライトの される 先世の との ため、 円柱形の ライトタ される 先世の との ため エし、 受けてきる。 ライトを 別 出 とを 別 光を 効率よく 使出 できる アイト ガイド B はシンチレータの 放射 たっこう イト B はシンチレータの 放射 先の 受けて シンチガイ 所 B はシンチレータの 放射 光の 最 の る。

またドイPの放射光は中心収長 380mm の無外光であるため、ライトカイド 8 と光電子増倍管 9 との間に可視光カット紫外 融透過の U V 透過フィルタ35 を投入することで、 試料ステージ 8 のステージ位 値を朗定するレーザ側長器の迷光の影響を防止できる。

現り図に、目動無点合せ方在のブロック図を示す。 X 融マスク全面に対し無点合せをもした後、パリーン被出し、ステージを移動する。 副記記対物レンズの無点保度は 6 mm , X 融マスクの平坦度は 1 mm , X 融マスクの平坦度は 1 mm , X 融マスクの平坦度は 5 mm , X 融マスクの平坦度は 5 mm , X 融マスクの平坦度は 5 mm , X 融 などを 1 mm , X 融 など 1 mm , X 融 など 1 mm , X 融 など 1 mm , X 融 は 1 mm , X 融 は 1 mm , X 融 は 2 mm , X 融 は 2 mm , X 融 は 2 mm , X の は 3 mm ,

...

第10 図に自動無点合せ機構を、第11 図に自動 無点合せに通したX級マスクを示す。第11図(a) は無点合せマーク位置を示した平面図、(b),(c) は無点合せマークの形を示した平面図である。X 級マスクの質光範囲の平坦度 1μm に対し、級出級 置の無点殊度は 6μm あるので、試料ステージ 6 の

焦点合せを行なうことも可能である。

第12図に数出画像の明るさの時間ドリフトを補正する方法を示す。被出画像の明るさ変動の原因は、電子鉄1の輝度の時間ドリフトと増編器10の時間ドリフトである。自動無点合せの方法と同様に一定時間内はバターン数出とステージ移動を繰り返し、一定時間毎に明るさ補正を行なり。

期15図に電子増倍管を使用して電子線を模出する電子般線出路を示す。加速電圧の高い電子廠24 をそのまま電子増倍管41で模出した場合、電子増

And the state of the section of the resolution of the

チルト伝格でX級マスク35の平行出しをするとぬ 光似曲全面に対して合焦点となる。そこで、 5ヶ 所以上無点合せマークを例えば第11四(a) に示す ように配位したX級マスク55に対し、まず1つの **焦点台セマークを模出し、その機出版形を磁分回** 路36で破分し、さらに数ラインの破分政形を破分 位加算回路37で加算し、焦点合せマークのエッジ 成形の总数性を創定し、その怠吸性が最大となる ように試料ステージの高さを山登り法で制御する。 **武科ステージの高さを副御する代りに励級回路38** を削御し対物レンズの焦点距離を削御してもよい。 次に試料ステージ 6 を動かし他の無点合セマーク を採出し、そのエッジの急収性が敢大となるよう に以朴ステージ6のチルト世帯を創御する。この ようにしてX級マスク上の3つの浜点台せマーク に対し焦点を合せると、発光範囲全由に焦点が合 う。マークエッジ政形の怠慢性から焦点を合わす には第11四(4)に示す矩形のマークを使用すれば よい。また第12回 (c) に示すようなラインアンド スペースのマークを使用し、微出波形の振幅から

倍管41の1段面のダイオードから発生する2次組子の発生効率が低くため検出感度の面で実用的でなかった。そこで電子増倍管41の前面に電子版を成迷させる成迷材40を置き、加速塩圧を低くした電子服を検出することで、ダイオードの2次電子発生効率を高め模出感度を同上させた。成選材40の材質は任方散乱電子の少ない例えばカーボンが通切である。

等,只要增加了多少的企业,但是这个企业的企业的企业的基础的企业的发展的一个主要的

第18図に本パターン被出級はで作た幽像と政計データを比較してパターン欠陥を抽出するア E M 像の明るさレベルおよびシューデングを補正した必要は化した画像と、設計データから発生したが単したる政計パターンとをブリアライメン。 このは未を用い S T E M 像の位置を補正する。 を を は して 数計パターンのコーナ を 例えば多数 みった クターでおとす。 S T E M 像は 回像 ほか ある た か

るさレベルを比較し、バターン厚みを被査する。

第22図に本バターン製出製産を応用してバターンの寸点を測定する方法のブロック図を示す。まず摂出したSTEM像から測定したいバターンのエッジ位置を求める。これはSTEM像をCKTに表示し、カーソルで目視でエッジを抽出する方法、成形の傾きからエッジを抽出する方法かある。側長したい2つのエッジを抽出し、そのエッジ間の

プリアライメントを行なっても設計パメーンと正 遅には一致しない。 そこで、STEMぽお よび数 計パターンの向一位位の一部を切出し、切出した m体化对して相密にアライメントを行なう。 ST EM像は歯は重があっても、局所的には歯像重を 無視し得るため、切出した画像同士のアライメン ト精性は良い。このようにして位置補正したST どが保と設計パターンを例えば点払り関数として ガウス分布を与えて得た多値化した設計パターン との破扱曲線パメーンマッチングを行ない不一致 節を欠陥として出力する。農反血ほを比較してい るため凹凸黒点白点のパターン欠陥だけでなく、 パターンの単みの模型もできる。これは、パター ンが厚くなると改出信号が少なくなり、導くなる と供出信与が多くなるためである。このときのヒ ストグラムを第19凶に示す。

第20回に広範囲にわたるパターンはさの変化を 使出する万庄のプロック回を示す。使出した5 T E M 健のヒストグラムをとり、パターンの明るさ いべルを求める。そのレベルとパターンの番車明

距離を算出することで側長根能を実現できる。

(発明の効果)

本発明のパターン被出鉄道によれば、パターン 厚み検査・共物検査・パターン寸伝刺足が可能で ある。

・図即の簡単な説明

出1 図は本発期の一実施例であるバターン欠過 検査装成の機能助面図、第2 図は電子収製出器の 説明図、第3 図はX 解マスクの断面図、第4 図は X 解マスクの電子融散乱分布図、第5 図は積出コ ントラストが最大となる最速使出角の説明図、第 6 図はX 級マスク内の電子散乱過程図、第7 図は

アウトレンズ方式対物レンズの断面図、**弗B**図は **シンチレータとライトガイドの最近の説明図、説** 9 図は自動焦点合せ方法を説明したプロック図、 謝 10 図は自動焦点合せ磁構の説明図、錦 11 図は 自動焦点合せに好適なX級マスクの説明図、第12 図は明るさ補正方法を取明したプロック図、第13 図は明るさ補正機構の説明図、第14図は桜出画像 のヒストグラムを示す図、第15図は電子増倍費を 使用した電子服務出森の説明図、第16回はダイナ ミックフォーカスとダイナミックスティグで福正 を取入れたパターン模出委進の要節所面図、第17 凶はダイナミックフォーカスとダイナミックステ **ィグマ補正を行なうときの走査フィールドの説明** 図、第18回はパターン模査万法を説明するブロッ ク図、第19回はパターン摩みの模出原理図、第20 図はパターン厚み模量方法を説明するプロック図。 第21回は異物模査方法を説明するプロック図、第 22凶はパターン寸法側定方法を説明するプロック 図、第23回は彼出コントラストが城大となる最近 模出角の実想図、第24図は超過模出角による S/N

. . -- --

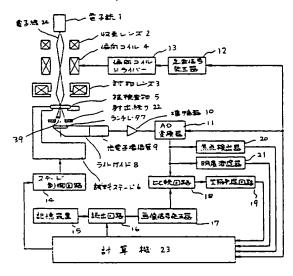
向上の効果を确定した凶である。

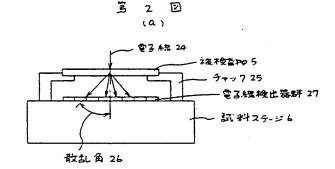
1 … 宜子鉄 2 … 収束レンズ 3 … 対物 レンズ 4 … 偏向コイル 5 … 彼似 左物 6 … 女科 ステージ 7 … シンチレータ 8 … ライトガイド

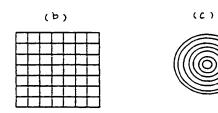
39… 极出角

代理人 并埋士 小 川 助 男



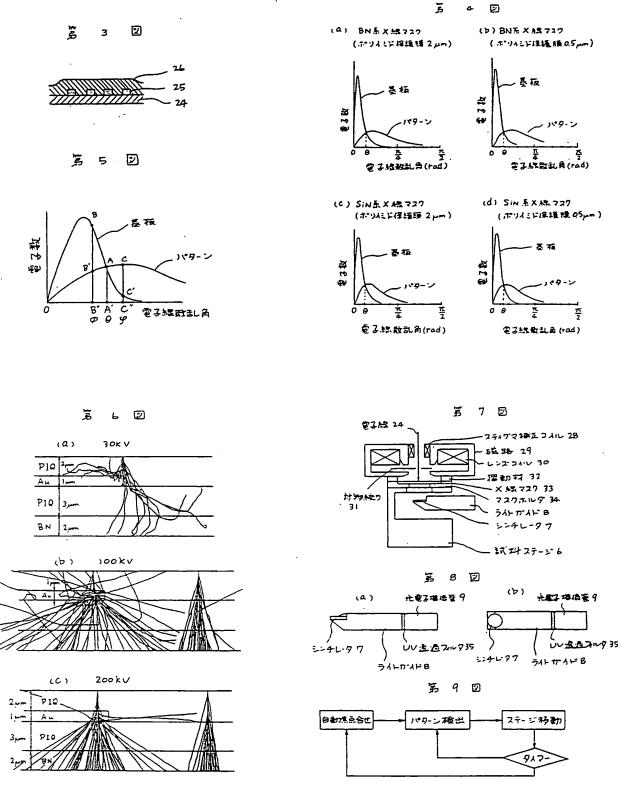




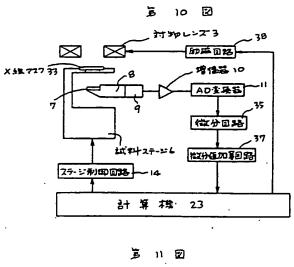


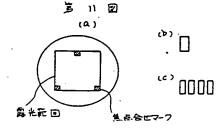
The first of the second of of the se

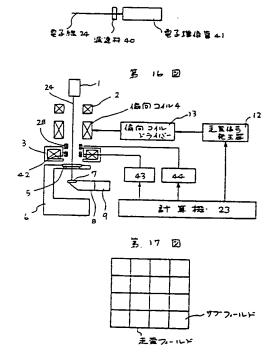
Ø



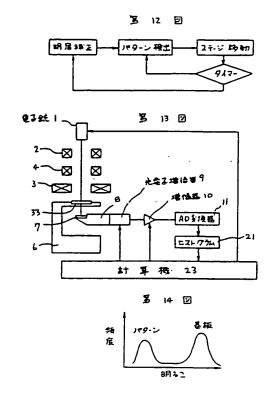
TO CONTRACT OF THE PROPERTY OF

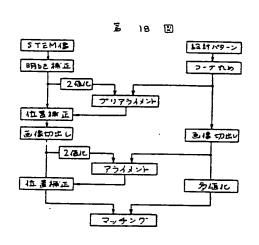


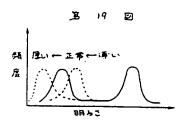




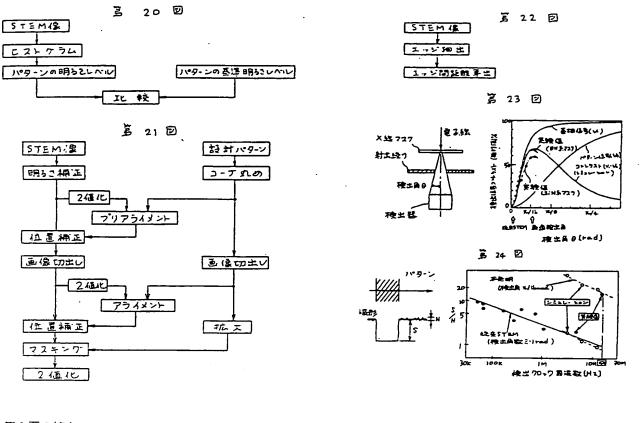
五 15 回







and the control of the first one of the control of the second of the control of t



400	•	75	~	i-	-
		=		紐	

(51)	Int. C	1. 5			識別記号		庁内整理番号	
G H	01 E 01 N 01 L	1	15/00 23/04 37/22 21/027			В	8304-2F 7807-2G 7013-5C	
.,	0, 2	-	21/66			J	7376-5F	
⑫発	明	者	中 中	畑	光	蒧	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 所生産技術研究所内	株式会社日立製作

and the control of the control of the property of the property of the property of the control of the property of